Requested Patent:

JP5198947A

Title:

METHOD AND DEVICE FOR MANUFACTURING CERAMIC MULTILAYER BOARD;

Abstracted Patent:

JP5198947;

Publication Date:

1993-08-06;

Inventor(s):

OKADA KENICHI; others: 05;

Applicant(s):

HITACHI LTD;

Application Number:

JP19920286032 19921023;

Priority Number(s):

IPC Classification:

H05K3/46;

Equivalents:

ABSTRACT:

PURPOSE:To prevent the uneven deformation of the end faces of green sheets by stacking plural sheets of green sheets, where conductive patterns are printed, after positioning them at the inner wall face of a restricting mold, and thermocompression- bonding the laminate in the condition that the peripheral end face of the laminate of the green sheets is restricted, and then baking it.

CONSTITUTION:A press plate 2 is lifted up, and a specified number of green sheets 1, on which conductive wirings are printed and then the peripheries of which are cut off, are stacked in a restricting mold 4. Here, the end face dimensions of the green sheets 1 are a little smaller than the inside dimension of the restricting mold 4, and they are positioned at the inner wall face 4a of the restricting mold 4. Next, it is heated to the thermocompression bonding temperature with a heater 6. When the green sheet gets at processing temperature, compressive force is loaded to lower the press board 2 and thermocompress the green sheets 1. Then, the heating by the heater 6 is stopped, and a a mold releasing frame 19 is placed on the restricting mold 4, and then the press plate 2 is lowered to push down the restricting mold 4, whereby the green sheets 1 are separated from the restricting mold 4. As a result, a molded item with a periphery without uneven deformation can be gotten.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平5-198947

(43)公開日 平成5年(1993)8月6日

技術表示簡所

(51) Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号

H 6921-4E

Y 6921-4E

B 3 2 B 18/00

H 0 5 K 3/46

D 7148-4F

審査請求 未請求 請求項の数11(全 10 頁)

(21)出願番号

特願平4-286032

(22)出願日

平成4年(1992)10月23日

(31)優先権主張番号 特願平3-279253

(32)優先日

平3 (1991)10月25日

(33)優先権主張国

日本 (JP)

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 岡田 健一

神奈川県秦野市堀山下1番地 株式会社日

立製作所汎用コンピュータ事業部内

(72)発明者 高崎 光弘

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株

式会社日立製作所生産技術研究所内

(72) 発明者 岩村 亮二

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株

式会社日立製作所生產技術研究所内

(74)代理人 弁理士 秋本 正実

最終頁に続く

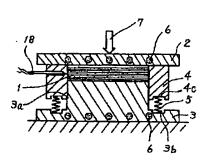
(54) 【発明の名称】 セラミック多層基板の製造方法および製造装置

(57)【要約】

【目的】 熱圧着後のグリーンシート密度の均一化と、 焼成時の収縮による基板のひずみ等の発生を防止すると ともに工程時間を短縮し、高精度でしかも歩留まりの良 いセラミック多層基板の製造方法および装置の提供。

【構成】 セラミック多層基板の製造装置において、導 体配線パターンを印刷した複数枚のグリーンシートを拘 東型の内壁面で位置決め積層し、前記グリーンシート積 層体の外周端面を拘束した状態で熱圧着した後、焼成す る。電気抵抗率が0.00002~0.1Q·cmのFe, Ni, Crなどの 金属, SiC, TiC, WCなどの炭化物及びそれらの合金材料か らなる加圧板と型枠に直接通電して発熱させ、セラミッ クグリーンシートを熱圧着して多層化するセラミック多 層基板の製造方法。また、加圧板及び型枠を一定の温度 に保持したまま、積層体の設置及び取り出しが可能なハ ンドリング手段を設けた。

図 1



1 ---ブリーンシート

2---加圧板

3---下型

4--- 拘束型

5---バネ

6--- E-9

7--- 圧縮力

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 セラミック多層基板の製造装置におい て、導体配線パターンを印刷した複数枚のグリーンシー トを拘束型の内壁面で位置次め積層し、前記グリーンシ 一ト積層体の外周端面を拘束した状態で熱圧着した後、 焼成することを特徴とするセラミック多層基板の製造装 置。

【請求項2】 セラミック多層基板の製造装置におい て、複数枚のグリーンシートを、下型に設けた位置決め 1記載のセラミック多層基板の製造装置。

【請求項3】 セラミック多層基板の製造装置におい て、拘束型内壁面に抜きテーパを設けたことを特徴とす る請求項1記載のセラミック多層基板の製造装置。

【請求項4】 セラミック多層基板の製造装置におい て、拘束型を2個以上の分割拘束型とし、前記分割拘束 型を駆動する油圧シリンダを設けたことを特徴とする請 求項1記載のセラミック多層基板の製造装置。

【請求項5】 熱圧着法によりセラミックグリーンシー に通電し、発熱させて熱圧着することを特徴とする、セ ラミック多層基板の製造方法。

【請求項6】 前記加圧板および型枠の電気抵抗率が、 0.00002~0.1Ω·cmのFe,Ni,Crなどの金属,Si C, TiC, WCなどの炭化物セラミックスから選ばれる 1種または数種の合金により形成される請求項5記載の セラミック多層基板の製造方法。

【請求項7】 前記加圧板が、分割された複数個の発熱 体からなる請求項6記載のセラミック多層基板の製造方 法。

【請求項8】 前記発熱体が、環状に配置されてなる請 求項7記載のセラミック多層基板の製造方法。

【請求項9】 前記発熱体が、等分布に分散させて配置 されてなる請求項7記載のセラミック多層基板の製造方 法。

【請求項10】 セラミックグリーンシートの積層体 を、型枠内に投入および取り出し可能なハンドリング手 段を有する熱圧着装置を備えたことを特徴とするセラミ ック多層基板の製造装置。

に、かつ、同方向または反対方向に作動自在なハンドリ ング手段を有する熱圧着装置を備えたことを特徴とする セラミック多層基板の製造装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は電子計算機のLSI実装 用機器などのセラミック多層基板の製造方法および製造 装置に係わり、特に、セラミックグリーンシートを、積 **層圧着して形成されるセラミック多層基板の製造装置お** よび熱圧着工程に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の方法は、例えば、FUJITSU 38巻2号14-155, 1987. 3 (銅配線の多 層セラミック回路基板)等にも示されている。図12 は、多層セラミック基板の製造方法の概略を示す。本製 造プロセスにおいて、従来のグリーンシートの積層、圧 着工程(*印)を図10に示す。従来方法は、ピン22 で位置決め、積層したグリーンシート1をヒータ21で 圧着温度まで加熱した後、加圧板23と下プレート20 ピンを用いて位置決め積層したことを特徴とする請求項 10 の間で、圧縮力7を負荷し熱圧着する方法であった。図 11は、従来法による圧着成形品を示す。この従来方法 では、熱圧着時のグリーンシート端面の不整変形の抑止 方法および熱圧着後のグリーンシート密度分布の低減等 に対する配慮がされていなかった。

2

【0003】また、従来のセラミックグリーンシートの「 熱圧着方法の一例として、特開平3-280493号公 報に開示されているが、図23を使用して以下に説明す る。従来のセラミックグリーンシートの熱圧着工程は、 電熱ヒータ47、48を内蔵した熱板49、50に加圧 トを多層化する工程において、上下2つの加圧板と型枠 20 板31,32を装着して、熱板49,50および加圧板 31, 32を130℃に加熱し、配線印刷したセラミッ クグリーンシートを6~60枚積層して、この積層体3 5を型枠34内に設置して、加圧板31,32で積層体 35を上下から挟み、積層体35に13~20MPaの 圧力を付加して熱圧着していた。熱圧着後に熱板49, 50および加圧板31,32を室温近傍まで冷却し、積 層体35を取り出していた。従来の方法では、熱板4 9,50と積層体35との間に熱容量の大きな加圧板3 1,32が介在しているため、加圧板31,32を室温 30 から圧着に必要な130℃まで加熱し、また、圧着後の 冷却に長時間かかり、工数低減のあい路になっていた。 また、型枠34は加熱手段を持たず、伝熱により温度上 昇をさせている。このこともあわせて、熱板49,50 の温度制御の応答速度が遅く、加圧板31,32表面で の温度偏差が大きなため、積層体35が部分的に圧着し ていないことがあり、セラミック多層基板の歩留まりが 低下する要因になっていた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術では、図 【請求項11】 上下2つの加圧板を、同時または交互 40 11からわかるように、グリーンシート端面が自由に外 側に向かって変形するため、中心部と端面とは面圧が異 なり、その結果、成形品の面内に密度分布を生じ、焼成 後の多層セラミック基板にそりおよびひずみが発生しや すく不良品が増加し歩留まりが悪くなっていた。また、 焼結収縮率の分布の発生により、導電バターンのずれに よる精度の低下の問題が有った。さらに、外周変形部1 aは割れ1b等の不良が発生するため、外周切断のため の加工工数が必要であり、しかも外周部は切断後廃棄し ているため、歩留まりの低下の原因となっていた。

50 【0005】そこで本発明の目的は、熱圧着時のグリー

ンシート端面の不整変形を防止し、熱圧着後のグリーン シート密度の均一化をはかることで、焼成後の収縮によ る多層セラミック基板のそりおよびひずみの発生を抑止 し、高精度の導体配線が得られ、しかも歩留まりがよく 加工コストを低減できる多層セラミック基板の製造装置 を提供することにある。

【0006】さらに、本発明は、従来のセラミックグリ ーンシートの熱圧着方法の問題点を改善し、積層体の迅 速、かつ、均一な加熱手段を提供することを目的とす る。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、導電パターンを印刷した複数枚のグリーンシートを 拘束型の内壁面で位置決め積層し、前記グリーンシート 積層体の外周端面を拘束した状態で熱圧着した後、焼成 する方法とした。さらに、前記グリーンシートを位置決 めピンを用いて位置決めして積層する方法とした。ま た、拘束型を分割型とするとともに、内壁面に抜きテー パを設けた構造とした。

【0008】また、本発明は、上記目的を達成するため 20 に、もちろん、加圧板に電熱ヒーターを内蔵して加圧板 を直接加熱してもよいが、構造上の制約があり、構造が 複雑になる。そこで、加圧板を熱圧着工程の圧力及び温 度に耐え、かつ、適切な範囲の電気抵抗値を持つ材料で 形成した。加圧板の材料には、電気抵抗率が0.00002~ 0.1Ω·cmのFe,Ni,Crなどの金属,SiC,TiC, WCなどの炭化物及びそれらの合金を使用すれば上記目 的が達成される。また、型枠も同様の材料で形成し、直 接加熱した。

[0009]

【作用】導体配線印刷したグリーンシートを、積層、熱 圧着した後、焼成して多層セラミック基板を製造する方 法において、焼成後の多層セラミック基板のそりおよび ひずみの発生は、導電パターンの寸法精度および歩留ま りを低下させている。これらの不良原因は、主に、熱圧 着工程時のグリーンシート密度分布の発生のためと考え られる。すなわち、焼成後の収縮率 (焼結収縮率) は、 グリーンシート密度の変化によって変化するため、グリ 一ンシート圧着成形品に密度分布があると、焼結収縮率 ック基板にそりおよびひずみが発生する。そこで、これ らの不良を防止するには、熱圧着した後のグリーンシー 卜密度を均一化することが必要である。

【0010】そこで、拘束型の内壁面で位置決め積層し たグリーンシートの熱圧着工程を拘束型の型内で行い、 グリーンシート端面を拘束した状態で、加圧する方法と した。これにより、グリーンシート積層体への面圧を均 一化することが出来、密度分布を大幅に低減することが できる。よって、焼成後の多層セラミック基板にそりお 線パターンを有する多層セラミック基板が得られる。さ らに、外周部の割れなどを抑止できるため、外周切断工 程が不要となり、加工工数が少なくしかも歩留まりの高 い多層セラミック基板の製造方法を提供できる。

【0011】また、下型に位置決めピンを設けたことに より、複数のグリーンシートをより高精度でしかも短時 間で位置決めできる。

【0012】さらに、拘束型内面に抜きテーパを設けた ことで、拘束型からの熱圧着品の離型を容易にし、離型 10 時の変形による精度低下を防止できる。

【0013】さらに、拘束型を分割型としたことで、拘 東型へのグリーンシートの積層および成形後の成形品取 り出しが容易である。

【0014】そして、加圧板及び型枠に直接通電する と、電気抵抗によりジュール熱が発生し、加圧板及び型 枠は迅速、かつ、温度偏差なく昇温するので、積層体の 昇温速度が著しく改善できる。

[0015]

【実施例】以下、本発明を実施例によって説明する。

【0016】実施例1

図1、2、3、4により第1の実施例の多層セラミック 基板の製造方法を説明する。図1は、本発明の第1の実 施例の多層セラミック基板の製造方法を示す断面図、図 2は、本発明の第1の実施例の離型工程を示す断面図、 図3は、本発明の第1の実施例により成形された熱圧着 品を示す斜視図、図4は、熱圧着後の密度分布を示す説 明図である。

【0017】図1において、1はドクタープレード法な どにより製作される焼成前の生のセラミック薄板である *30* グリーンシートである。グリーンシート1上には、例え ばスクリーン印刷法などにより導体を配線している。図 2に外観を示す拘束型4は、内壁面4aとグリーンシー ト1の外周端面で位置決めし、複数枚のグリーンシート 1を積層するとともに、熱圧着時のグリーンシート1外 周部の変形を拘束するための金型である。また拘束型4 は、下型3の案内部3aをスライドしながら、上昇、下 降できる。下型3は、内部にヒータ6を備えておりグリ ーンシート1を加熱するとともに、加圧板2を介してグ リーンシート1に負荷された圧縮力7を支えるための金 に分布を生じ、その不均一さにより焼成後の多層セラミ 40 型である。加圧板2は内部にヒータ6を備えておりグリ ーンシート1を加熱できるとともに、例えば、油圧プレ スなどの駆動によりグリーンシート1に圧縮力7を負荷 できる。さらに、積層したグリーンシート1を加熱圧着 する際には、拘束型4はパネ5により支持されているた め、拘束型4は加圧板2に当接した状態で下降できる構 造である。また、パネ5は固定部4c、3cに固定して いる。さらに、拘束型4には熱電対18を取付け、拘束 型4の温度を測定するとともに、温度調節器(図示せ ず)によりヒータ6への電流出力を調整することで、圧 よびひずみが発生することがないので、高精度の導体配 50 着温度を制御できる。図2において、離型わく19は熱

圧着後のグリーンシート1を拘束型4から離型するため の金型であり、成形終了後加圧板2を上昇させ、拘束型 4の上に離型わく19を載置後加圧板2を下降し、拘束 型4を押し下げることで、グリーンシート1を拘束型4 から離型できる。

【0018】以上の装置による、多層セラミック基板の 製造方法を説明する。加圧板2を上昇させ、導体配線を 印刷した後外周部を切断したグリーンシート1を拘束型 4のなかに所定の枚数だけ積層する。ここで、グリーン シート 1 の端面寸法は拘束型 4 の内側寸法より若干小さ 10 いナット 8 10 もを固定し、加圧板 2 が上昇すると位置決め く、拘束型4の内壁面4aで位置決めする。つぎに、ヒ 一夕6で熱圧着温度まで加熱する。グリーンシート1が 所定の加工温度となったところで、圧縮力7を負荷し加 圧板2を下降し、積層した複数枚のグリーンシート1を 熱圧着する。均一化をはかるため所定の時間荷重を保持 した後、加圧板2を上昇し除荷する。ヒータ6による加 熱を停止し、拘束型4の上に離型わく19を載置後加圧 板2を下降し、拘束型4を押し下げることで、グリーン シート1を拘束型4から離型する。成形品を取り出し、 熱圧着工程を終了する。図3はこの成形品の外観を示 20 す。図で見るように、不整変形の無い良好な外周部1 c の成形品が得られた。

【0019】そこで、本発明の効果をよりわかりやすく するため、熱圧着後のグリーンシート1の密度分布を従 来例と比較すると図4となる。同図から明らかなよう に、端面拘束のない従来法を適用した場合は、グリーン シート1の端部は中心部より密度が小さく密度の分布が 大きいのに対し、本発明を採用すると端部と中心部の密 度はほぼ同様であり、端面拘束による密度の均一化の効 果がよくわかる。

【0020】具体例について述べる。寸法が縦99.9 mm、横99.9mm、板厚0.3mmの導体配線パタ ーンをスクリーン印刷した30枚のグリーンシート1 を、内壁面の寸法が縦100mm、横100mmの拘束 型4に積層し、約120℃に加熱後、約10トンの圧縮 力を10分間負荷し熱圧着したところ、基板のそりが 0. 03mm以内と非常に小さく、焼結収縮率のばらつ きも±0.3%以内の高精度の多層セラミック基板が得 られた。

ると、グリーンシート1の密度が均一であるため、焼結 収縮率のばらつきが少なくそりおよびひずみが少なく、 導体配線パターンの寸法精度の良い、多層セラミック基 板の製造方法および装置を提供できた。

【0022】実施例2

以下、本発明の第2の実施例を図5、6により説明す る。図5は、本発明の第2の実施例を示す断面図、図6 は、本発明の第2の実施例により成形された熱圧着品を 示す斜視図である。

を付したものは、同様の機能を有する。位置決めピン8 を下型3のピン穴3cに挿入し、グリーンシート1にあ けた位置決め穴10を通すことにより、複数枚のグリー ンシート1の導体配線パターンの位置精度をより高精度 に積層することが出来る。また、加圧板2には位置決め ピン8が挿入できるピン穴2aを有し、加圧板2が下降 したとき位置決めピン8と干渉しない構造である。さら に、位置決めピン8の先端にはねじ部8aがあり、加圧 板2が下降し熱圧着終了後、ピン穴2aより外径が大き

ピン8も同時に上昇し、グリーンシート1から位置決め ピン8を抜き取ることができる。 【0024】成形方法を説明する。加圧板2を上昇さ

せ、導体配線を印刷した後位置決め穴10をあけ、外周 部を切断したグリーンシート1を拘束型4の位置決めピ ン8により、位置決めしながら所定の枚数だけ積層す る。ここで、グリーンシート1の端面寸法は拘束型4の 内側寸法より若干小さい。つぎに、ヒータ6で熱圧着温 度まで加熱する。グリーンシート1が所定の加工温度と なったところで、圧縮力?を負荷し加圧板2を下降し、 積層した複数枚のグリーンシート1を熱圧着する。 均一 化をはかるため所定の時間荷重を保持し、加圧成形を終 了する。ヒータ6による加熱を停止する。つぎに、ナッ ト8bを位置決めピン8のねじ部8aに固定後、加圧板 2を上昇しグリーンシート1から位置決めピン8を抜き 取る。つぎに、図2に示す実施例1と同様の方法で拘束 型4から成形品を離型し、熱圧着工程を終了する。図6 はこの成形品の外観を示す。外周部に、割れなどの不整 変形の無い良好な成形品が得られた。

【0025】これらの方法で熱圧着した後焼成すると、 30 グリーンシート1の密度が均一であるため、焼結収縮率 のばらつきが少なくそりおよびひずみが少なく、しかも 積層時の位置決め精度がよいため、焼結後の導体配線パ ターンの寸法精度がさらに良い多層セラミック基板の製 造方法および装置を提供できた。

【0026】実施例3

以下、本発明の第3の実施例を図7により説明する。図 7は、本発明の第3の実施例を示す断面図である。

【0027】図7において、拘束型4の内壁面には熱圧 【0021】以上、これらの方法で熱圧着した後焼成す 40 着後、成形品を取り出しやすくするため、抜きテーパを 設けた構造とした。抜きテーパの角度としては、1°程 度で良い。その他については実施例1の図1と同じ番号 を付したものは、同様の機能である。

【0028】成形方法を説明する。加圧板2を上昇さ せ、導体配線を印刷した後、外周部を切断したグリーン シート1を拘束型4のなかに、所定の枚数だけ積層す る。ここで、グリーンシート1の端面寸法は拘束型4の 内壁面のテーパにそった内側寸法より若干小さい。つぎ に、ヒータ6で熱圧着温度まで加熱する。グリーンシー 【0023】図5において、実施例1の図1と同じ番号 50 ト1が所定の加工温度となったところで、圧縮力7を負

荷し加圧板2を下降し、積層した複数枚のグリーンシー ト1を熱圧着する。 均一化をはかるため所定の時間荷重 を保持した後、ヒータ6による加熱を停止、加圧板2を 上昇し除荷する。つぎに、図2に示す実施例1と同様の 方法で拘束型4から成形品を離型し、熱圧着工程を終了 する。外周部に、割れなどの不整変形の無い良好な成形 品を得ることができた。

【0029】これらの方法で熱圧着した後焼成すると、 グリーンシート1の密度が均一であるため、焼結収縮率 のばらつきが少なくそりおよびひずみが少なく、しかも 10 た。 焼結後の導体配線パターンの寸法精度がさらに良い多層 セラミック基板の製造方法および装置を提供できた。

【0030】 実施例4

以下、本発明の第4の実施例を図8、9により説明す る。図8は、本発明の第4の実施例を示す一部断面図、 図9は、図8のA-A矢視の平面図である。

【0031】図8、9において分割拘束型11はグリー ンシート1の端面を拘束するための金型であり、図1の 拘束型4を対角線方向でほぼ2分割した形状である。分 割拘束型11は、油圧シリンダ12のスピンドル12a 20 と支持板16により固定されており、油圧シリンダ12 の駆動により前進、後進ができる。さらに、分割拘束型 11には、2個の分割型が合わさったときにずれないよ うに、位置決め治具17を備えている。また、油圧シリ ンダ12はフランジ13に固定され、フランジ13は下 型15に固定している。なお、分割拘束型11は3分割 あるいは4分割以上の形状でもよい。上型14は、ヒー 夕6によりグリーンシート1を加熱するとともに、圧縮 カ7によりグリーンシート1を加圧する金型である。ま た、上型14には温度測定のための熱電対18を備えて 30 いる。下型15は、ヒータ6によりグリーンシート1を 加熱するとともに、圧縮力7によりグリーンシート1を 加圧した際、受圧部15aで荷重を受けるための金型で ある。

【0032】成形方法を説明する。油圧シリンダ12の 駆動により分割拘束型11を後退し、上型14を上昇さ せる。導体配線を印刷した後、外周部を切断したグリー ンシート1を下型15の受圧部15a上に所定の枚数だ け積層し載置する。 つぎに、油圧シリンダ12の駆動に より分割拘束型11を前進させ、2個の分割拘束型11 を当接させ一体化する。ここで、グリーンシート1の端 面寸法は分割拘束型11の内壁面の内側寸法より若干小 さい。つぎに、ヒータ6で熱圧着温度まで加熱する。グ リーンシート1が所定の加工温度となったところで、圧 縮力7を負荷し上型14を下降し積層した複数枚のグリ ーンシート1を熱圧着する。なお、この状態では、グリ ーンシート1の端面の変形により分割拘束型11が後退 しないよう、油圧シリンダ12を負荷し、分割拘束型1 1は固定されている。均一化をはかるため所定の時間荷

止、上型14を上昇し除荷する。つぎに、油圧シリンダ 12の駆動により分割拘束型11を後退することで容易 に離型でき、熱圧着工程を終了する。離型が容易であ り、しかも外周部に割れなどの不整変形の無い良好な成 形品が得られた。

【0033】これらの方法で熱圧着した後焼成すると、 グリーンシート1の密度が均一であるため、焼結収縮率 のばらつきが少なく導体配線パターンの寸法精度が良い 多層セラミック基板の製造方法および装置を提供でき

【0034】実施例5

つぎに、本発明の第5の実施例を説明する。図13は本 発明の熱圧着装置の主要部を示したもので、SiCを使 用した加圧板31,32と、型枠34とで構成されてい

【0035】加圧板31,32はそれぞれ電気絶縁材料 で形成した断熱板39,40を介して上下に可動なポル スター36,37に固定されている。また、型枠34は 電気絶縁材料で形成した断熱板41を介して圧着装置 (図示せず) 筐体に取付けられたフレーム38に固定さ れている。積層体35はセッター33上に乗せて、刑枠 34内に挿入し、加圧板31,32により熱圧着する。 【0036】図14に本発明の上記第5の実施例及び従 来例の熱圧着装置の加圧板31,32の温度特性を示 す。上記実施例の場合、SiCの電気抵抗率が0.05Ω·c m、加圧板31,32の寸法は20cm×20cm,厚 さが1cmなので、加圧板31,32の電気抵抗値は1 Qになる。上記実施例で、加圧板31,32と型枠34 に40Aの電流を流した場合、加圧板31,32の昇温 速度と冷却速度は従来例の2.5倍になり、上記実施例 の工程時間は従来例の1/2以下に短縮できた。また、 加圧板31,32の表面での温度偏差は、従来例が5℃ に対して、上記実施例では2℃以下になった。

【0037】本実施例によれば、加圧板31,32が直 接発熱するので、熱効率が高く、温度制御の応答性が速 く、精密な温度制御が可能である。また、積層体35面 上での温度偏差がほとんどない。

【0038】実施例6

図15に、本発明の第6の実施例を示す。上記第5の実 40 施例では、加圧板31,32を一体のSiCで製作した ので、加圧板31,32の温度を均一にできたが、積層 体35の中央部分だけ温度を若干高くして、グリーンシ ートを流動しやすくしたい場合には不向きである。そこ で、発熱部分を複数個に分割し、個々に温度制御が可能 なようにすれば、その課題が達成できる。第6の実施例 では、加圧板31,32の外周部にSiC製発熱体58 a,58b,58c,58dを、中間部に発熱体59a,59 b, 5 9 c, 5 9 dを、中央部に発熱体 6 0 a, 6 0 b, 6 0 c, 60dというように、発熱体を環状に配置した。また、 軍を保持し、成形を終了する。ヒータ6による加熱を停 50 各発熱体の電気絶縁にはアルミナ製絶縁体61を使用し

9

た。第6の実施例では外周部と、中間部と、中央部のそれぞれの温度制御が可能である。

【0039】実施例7

図16に、本発明の第7の実施例を示す。第7の実施例では発熱体をさらに多数個に分割し、同じ寸法の小さなSiC製の発熱体62を等分布に配置した。各発熱体62の温度制御が可能なようにすれば、積層体35の微小部分に温度差を付けることができる。また、各発熱体の電気絶縁にはアルミナ製絶縁体63を使用した。

【0040】 実施例8

この実施例は上記第7の実施例よりも、さらに工程時間を短縮する手段を提供するものである。この実施例の特徴は、加圧板31,32及び型枠34を昇温,冷却することなしに、熱圧着装置に積層体35を型枠34内に投入し、また取り出すことが可能なハンドリング手段を設けたことである。

【0041】この実施例の圧着工程を詳細に説明する。図17に熱圧着されるセラミックグリーンシートの概要を示す。セラミックグリーンシート51には配線回路52が印刷されていて、セラミックグリーンシート51のコーナー部にはガイド穴53が設けられている。図18に、セラミックグリーンシート51の積層工程を示す。積層は圧着装置とは別の装置で行う。セッター33にはセラミックグリーンシート51のガイド穴53と同じ位置にガイドピン54が取り付けられている。また、セッター33はハンドラー55上に搭載されている。

【0042】印刷パターンの異なるセラミックグリーンシート51を、6~60枚、ガイドピン24で位置決めしながら、セッター33上に順次積層して、積層体35にする。

【0043】図19に、圧着前の各部の位置関係を示す。圧着前には加圧板31、32が開いていて、積層体35とセッター33はハンドラー25上に搭載されたまま、加圧板32に取り付けられた位置決めピン56と、セッター33に設けられた位置決め穴57の位置が、水平方向で一致するところまで、加圧板32の上方に挿入される。

【0044】図20に、圧着開始時の圧着前の各部の位置関係を示す。加圧板32が上昇して、位置決めピン56がセッター33に設けられた位置決め穴57に入る。この時、ハンドラー55が後退して、積層体35とセッター33が加圧板32上に受け渡される。また、同時に加圧板31が下降し始める。

【0045】圧着時の各部の位置関係は、図13に示したとおりである。1Mpaの圧力を10分間付加して、積層体35を130℃に加熱し、その後、17Mpaの圧力を5分間付加して熱圧着する。

【0046】次に、図21に示すように、加圧板32を 先に下降させる。このとき、圧着した積層体35は型枠 34の側面との摩擦力により落下せず、セッター33は 50 10 ガイドピン54と積層体35との摩擦力によって落下す ることはない。

【0047】そこで、図22に示すように、加圧板31をさらに下降させ、積層体35が型枠34から突き出されると、積層体35はセッター33とともに落下する。このとき、加圧板32上にハンドラー55を設置しておけば、積層体35とセッター33はハンドラー55により別装置に移設して、冷却10し、積層体35とセッター33を分離する。

【0048】本実施例によれば、ハンドラー55を設置したことにより、加圧板31,32を一定温度に保ったまま積層体35の投入、熱圧着、取り出しが可能なため、工程時間を従来の約1/4に短縮低減できる。

[0049]

「発明の効果」本発明によれば、熱圧着後のグリーンシート密度の均一化を達成でき、焼成時の収縮によるセラ図17に熱圧着されるセラミックグリーンシートの概要を示す。セラミックグリーンシート51には配線回路5 ため、導体配線パターン寸法が高精度でしかも歩留まり2が印刷されていて、セラミックグリーンシート51の 20 の良いセラミック多層基板の製造方法および装置を提供コーナー部にはガイド穴53が設けられている。図18 できる。

【0050】また、工程時間の短縮と、熱効率向上による生産コスト低減を図ることができる。そして、本発明に示した金型の直接発熱方法は、セラミック多層基板の製造のみならず、プリント基板の接着、あるいは、ビニール袋の製造、プラスチックシートによる物品の封止など他産業分野にも適用が可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例のセラミック多層基板の 30 製造方法を示す断面図である。

【図2】本発明の第1の実施例の離型工程を示す断面図である。

【図3】本発明の第1の実施例により成形された熱圧着 品を示す斜視図である。

【図4】熱圧着後の密度分布を示説明図である。

【図5】本発明の第2の実施例を示す断面図である。

【図6】本発明の第2の実施例により成形された熱圧着 品を示す斜視図である。

【図7】本発明の第3の実施例を示す断面図である。

【図8】本発明の第4の実施例を示す一部断面図である。

【図9】図8のA-A矢視の平面図である。

【図10】従来法での熱圧着方法を示す断面図である。

【図11】従来法での熱圧着成形品を示す斜視図である。

【図12】セラミック多層基板の製造プロセスを示す説明図である。

【図13】本発明の第5の実施例の主要部断面図である。

50 【図14】本発明の第5の実施例の加圧板の温度特性を

示すグラフである。

【図15】本発明の第6の実施例の加圧板の平面図である。

【図16】本発明の第7の実施例の加圧板の平面図である。

【図17】本発明の第8の実施例のグリーンシートの平 面図である。

【図18】図17に示すグリーンシートの積層工程の断面図である。

【図19】本発明の第8の実施例の圧着開始前の各部の 10 位置関係を示す断面図である。

【図20】本発明の第8の実施例の圧着開始時の各部の 位置関係を示す断面図である。

【図21】本発明の第8の実施例の圧着終了直後の各部の位置関係を示す断面図である。

【図22】本発明の第8の実施例の圧着終了後の各部の 位置関係を示す断面図である。

12

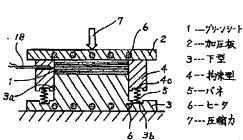
【図23】従来例の主要部断面図である。

【符号の説明】

1…グリーンシート、2…加圧板、3…下型、4…拘束型、5…パネ、6…ヒータ、8…位置決めピン、11…分割拘束型、12…油圧シリンダ、19…離型わく、31、32…加圧板、33…セッター、34…型枠、35…積層体、36,37…ポルスター、38…フレーム、39,40,41…断熱板、51…グリーンシート、52…配線回路、53…ガイド穴、54…ガイドピン、55…ハンドラー、56…位置決めピン、57…位置決め穴、58a~58d,59a~59d,60a~60d,62…発熱体、61,63…アルミナ製絶縁体。

[図1]

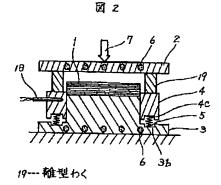
6 1



【図3】

【図6】

【図2】



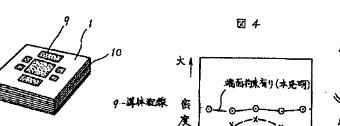
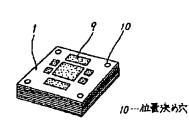


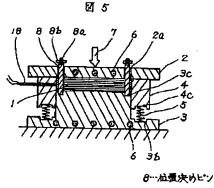
図 6

8 9

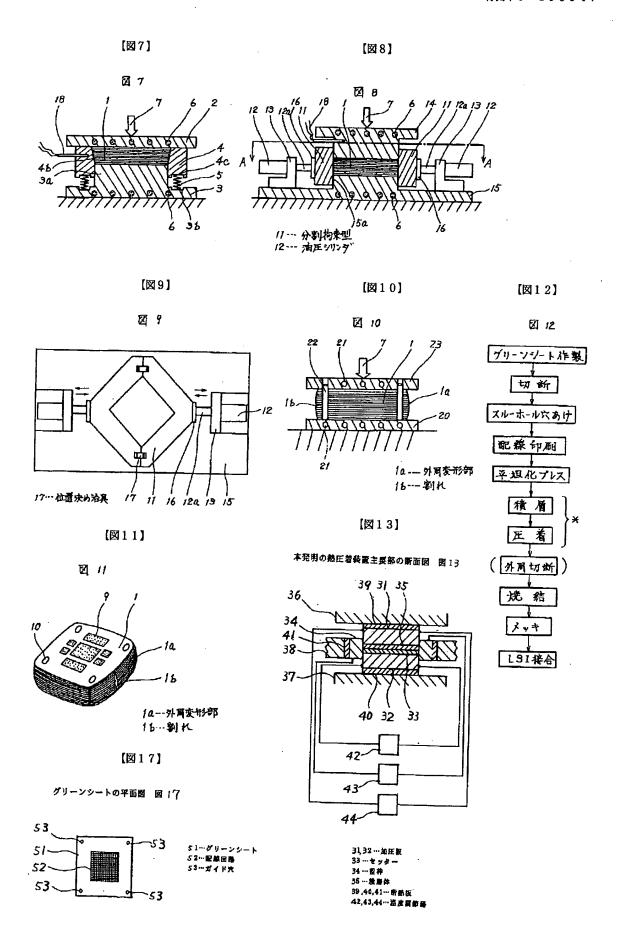


密度 (本名明) (

【図4】

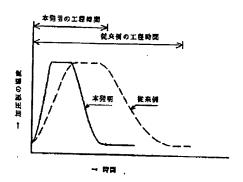


【図5】



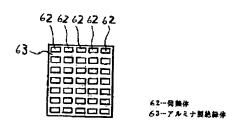
[図14]

本発明の第5の実施例の加圧板の温度特性 図 {4-



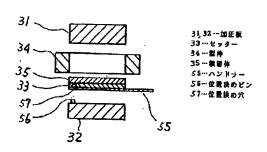
【図16】

本発明の第7の実施例の加圧板の平面図 図!6



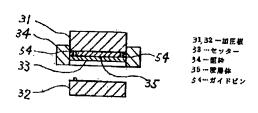
【図19】

圧着開始前の各部の位置関係を示す新面図 図 39



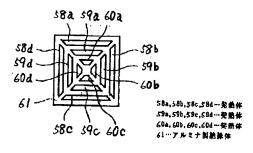
【図21】

圧着終了直後の各部の位置関係を示す新面図 図21



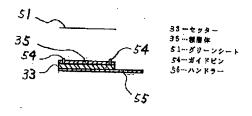
【図15】

本発明の第6の実施例の加圧板の平面図 図15



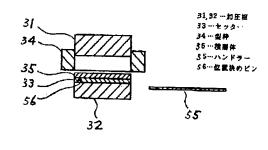
【図18】

積層工程の概要を表わす断面図 図 18



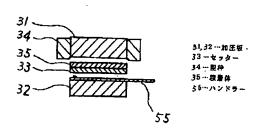
【図20】

圧着開始時の各部の位置関係を示す断面図 図 20



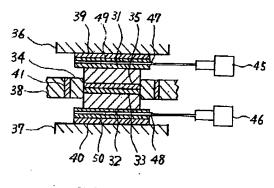
[図22]

圧着終了後の各部の位置関係を示す断面図 図 22



【図23】

従来例の熱圧着装置主要部の断面図 図 23



31,33 …加圧板 33 …セッター 34 …型中 35 …表理体 39,40,41 …断条板 45,46 …抵度開節器 47,43 …電影ヒーター 49,50 …熱板

フロントページの続き

(72)発明者 室岡 秀保

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技術研究所内

(72)発明者 長谷川 寛

神奈川県秦野市堀山下1番地 株式会社日 立製作所汎用コンピュータ事業部内

(72)発明者 京井 正之

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株 式会社日立製作所生産技術研究所内

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-129703

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)4月30日

B 28 B 11/12

2102-4G

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全4頁)

会発明の名称 抜き型

> ②特 願 平2-250184

> > 泉

223出 願 平2(1990)9月21日

@発 明 者 髙 崎 光 3/

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生産技術研究所内

⑫発 明 者 岩 村 亮 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生產技術研究所內

⑫発 明 者 涽 水 神奈川県秦野市堀山下1番地 株式会社日立製作所神奈川 工場内

勿出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

個代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

勇

- 1 発明の名称 抜き型
- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 複数のペンチを配置した抜き型において、前 記パンチとその駆動業子との軸心が一致しない 場合、前記ペンチと前記駆動業子との連結材に 誰材を使用したことを特徴とする抜き型。
 - 2. 請求項1において、前配連結材が、板ばねで ある抜き皿。
 - 3. 請求項1または2において、前配線材および 前記板ばねがメングステン。硬質鋼。非鉄合金 などの単性体である抜き型。
 - 4. 請求項1において、前配連結材が、金属、あ るいは、ブラスチックスなどの曲がり棒である 抜き型。
 - 5. 請求項1において、前配連結材が、回転預算 をもつ金属、あるいは、ブラステックスなどの リンクである抜き型。
- 3. 発明の詳細な説明

〔 産業上の利用分野 〕

本発明は多層配線基板、特に、セラミックグリ - ンシートのスルーホールなど、篠内、軟質材に 多数の復細孔を形成するのに使用する抜き型及び その構造に関する。

〔従来の技術〕

電子計算機に使用する多層配線基板には、多数 のスルーホールが一足のピッチで、あるいは、そ の倍数ピッチであけられていて、それらを一プロ ックとする孔パターンが等間隔に配置されている。 それら孔パメーンの間隔はLSI素子をより高密 度に搭収するために、ますます狭くなりつつある。

これらのスルーホールを形成するために使用す る按き型のパンチは、多層配線基板のスルーホー ルブロックの間隔に等しく、抜き型内に設置され ている。従来の抜き型は、特開昭53-24194 号公報に記載のように、多数のパンチを上型に担 設し、上型とペンチとが一体となって上、下遅動 し、多数のスルーホールを同時に形成するものと、 特公昭 57-53717号および特開昭 63-81003

号公報に記載のように、それぞれのペンチごとに 駆動素子を搭載したものとがある。

[発明が解決しようとする課題]

上記従来技術のうち、ペンテが上型と一体となって作動する方式では、ペンテの設置関係を短くすることができるものの、配線に必要なスルーホールとともに、本来、不要なスルーホールまで加工するので、スルーホールピッチ精度の悪化、及び、ペンチ寿命の低下を招く。

また、パンチでとに駆動業子を搭載する方式では、パンチの返上に駆動業子が直結されているので、パンチの設置間隔を短くすると駆動業子を小さくする必要があり、これにより、駆動業子の加工能力が小さくなるので、パンチの設置関係には限界がある。

本発明の目的は、駆動案子の大きさを変えずに、 パンテの設置間隔の短い抜き型を提供することに ある。

(課題を解決するための手段)

上記目的を達成するために、ペンチと、ペンチ

それぞれ固定されている。なお、第1図ではパンチと電磁ソレノイドが横五列に配置しているが、 実際には、臭行き方向にも五行配置していて、全体で25組のパンチと電磁ソレノイドがある。

電磁ソレノイド6 a ないし6 e の鉄心8 a ないし8 e とペンチ1 a ないし1 e とは直径 0.2 mmの メングステン線25 a ないし25 e により、それ ぞれろう付けされて、連結されている。ブレート 9 に固定されたエアシリンダ10 のピストンロッ ド11 の先端に取り付けられたフランジ12は、 ブレート13 にねじ締結されている。

ブレート 4 とブレート 7 とば支柱 1 4 , 1 5 により、また、ブレート 7 とブレート 1 8 とは支柱 1 6 , 1 7 により一体になっている。ブレート 9 とブレート 1 8 とは、支柱 1 9 , 2 0 により一体になっている。支柱 1 9 , 2 0 は、ブレート 4 に 扱けられた孔 2 1 , 2 2 に 都合していて、ブレート 4 は支柱 1 9 , 2 0 をガイドとして上下方向の 動作が自由である。

差板にスルーホールを形成する方法は、まず、

の軸心と一致しない駆動業子の可動部とを連結する連結材を用いた。との連結材には座屈せずに駆動業子の加工力を確実にペンチに伝える種、あるいは、複状の弾性体を使用したもの、又は、棒状、あるいはリンク状の剛体を使用したものなどがある。

[作用]

連結材に弾性体を使用したものは、駆動象子の 可動部の動作により若干のたわみが発生した後、 ペンチを作動させる。ペンチ作動の時間遅れによ り、振動によるペンチ刃先の折損の恐れがなくな る。また、連結体に剛体を使用したものは、駆動 素子の可動部の動作が確実にペンチに伝達される。 〔疾施例〕

以下、本発明の実施例を第1図により説明する。 ペンチ1 a ないし1 e は、ダイブレート 2 に設け られたダイ孔 5 a ないし 3 e と対向して、ブレー ト 4 に設けられた孔 5 a ないし 5 e に上下方向の 動作自由に設置されている。電磁ソレノイド 6 a ないし 6 ● は、ブレート 7 に設けられたねじ孔に

枠23に取り付けた基板、例えば、厚さ 0.2 5mm のセラミックグリーンシート24を、加工装置の X 1 テーブル上(図示せず)に設置する。セラミックグリーンシート24はダイブレート2の上面に接触しながら、加工装置の X 1 テーブルにより 水平万向に移動するように設置される。次に、エアシリンダ10を作動してブレート4を所定の高さまで押し下げる。この時のブレート4の下面とダイブレート2の上面とのすき間は、およそ 0.5 mm である。

ての状態で、電磁ソレノイド6 a. 6 c. 6 e 化内蔵されているコイルに電流を通じると、鉄心8 a. 8 o. 8 e は下方に作動する。鉄心8 a. 8 c. 8 e が下方に作動すると、チングステン線2 5 a. 2 5 o. 2 5 e は、パンテ1 a. 1 c. 1 e とブレート 4 に設けられた穴5 a. 5 c. 5 e との摩擦抵抗により若干たわんだ後、パンテ1 a. 1 o. 1 o を押し下げ、パンテ1 a. 1 c. 1 e の刃先がブレート 4 の孔5 a. 5 c. 5 c からでてきて、セラミックグリーンシート 2 4 にスルー

ホールを加工することができる。この時のスルー ホールの加工力は、およそ 5 N である。

次に、電磁ソレノイド6 a, 6 o, 6 o に内蔵されているコイルに逆の電流を通じると、鉄心 8 a, 8 c, 8 o は上方に作動し、ペンチ 1 a, 1 c, 1 oを引上げる。そこで、加工装置の X Y テーブルによりセラミッククリーンシート 2 4 を所定の孔ピッチだけ移動させて、電磁ソレノイド 6 a ないし 6 o に内蔵されているコイルに電流を通じることにより、順次、スルーホールを加工することができる。

電磁ソレノイドとベンチとの連結材にタンダス テン糖を使用することにより、ベンチ動作時のショックを観和することができる。また、ベンチと 電磁ソレノイドの軸心関距離の精度が多少無くと もベンチ動作を行うことができる。

タングステン麓の巻わりに弾性のある硬鋼線あるいは他の非鉄合全線を使用しても同様の効果がある。また、絵材の代わりに板ばねを使用しても 同様の効果がある。

第二及び第三の実施例は連結確がたわむことが ないので、鉄心 3 4 の作動距離とパンチの動作距 離とが一致する特徴がある。

(発明の効果)

本発明によれば、基板にスルーホールを加工するペンチの設置関隔が狭くとも、所要の加工能力をもったペンチ駆動業子を、抜き型内に設置できるので、LSI業子などを従来より高密度に実装可能な多層配線基板を得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

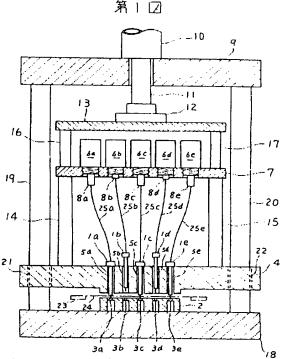
第1図は本発明の一実施例の正面部分断面図、 第2図は本発明の第二の実施例の部分側面図、第 3図は本発明の第三の実施例の部分側面図である。 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 2 9, 3 5 ····パンナ、 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 2 7, 3 5 ··・電磁ソレ ノイド、8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 2 8, 3 4 ··· 鉄心、2 5 a, 2 5 b, 2 5 c, 2 5 d, 2 5 a ···・身ン グステン線、2 6, 5 0 ··・・連結材。

代理人 弁理士 小川勝男

本発明の第二の実施例を第2図に示す。連結材26には曲がり準状のものを使用している。材質は金属あるいはプラスチックスのいずれでも構わない。運結材26の両端は、電磁ソレノイド27の鉄心28と、ペンチ29に固着できるように曲げてある。曲げ程度は、電磁ソレノイド27の鉄心28と、ペンチ29の軸心関距離により決められる。

電磁ソレノイド27に内蔵されるコイルに電流を通じると、鉄心28と連結材26とパンチ29とが一体になって下降し、セラミックグリーンシートにスルーホールを加工することができる。

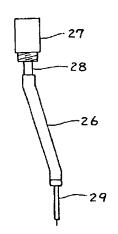
次に、本発明の第三の実施例を第3図に示す。 連結材30は回転関節部31,32を持つリンク であり、回転関節部31,32により電磁ソレノ イド33の鉄心34、及び、ペンチ35に連結し ている。ペンチの動作は第二の実施例と同様であ る。第三の実施例ではペンテと電磁ソレノイドの 軸心関距離の特度が多少悪くともペンテ動作を行 うことができる。



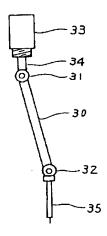
1a . 1b . 1c . 1d . 1e … 11°ンナ 25a,25b,25c,25d,75e · 9:7ステン線 6a、6a、6c、6a、6e … 電石はソレ14ド

特閒平4-129703 (4)

第2図



第3図



26 … 連結材

27 … 重磁ソレノイド

29 --- ノベンチ

30 … 連結村

31,32---回転関節

33 --- 電磁リレノイド

35 … パンチ

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-45902

⑤Int. Cl. 5 B 28 B B 32 B 11/02 31/20 識別記号

Н

庁内整理番号

49公開 平成4年(1992)2月14日

H 05 K 3/46

2102-4G 7141-4F 6921-4E

> 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 11 頁)

図発明の名称 多層セラミツクス基板の積層方法

> ②特 願 平2-152814

29出 頤 平2(1990)6月13日

個雅 明者 Ш H 収

村

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生産技術研究所内

@発 明 者 岡 室 秀 保

岩

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生産技術研究所内

充

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生產技術研究所內

72発 明 者 \equiv 好 徹 夫

神奈川県秦野市堀山下1番地 株式会社日立製作所神奈川 工場内

创出 願人 株式会社日立製作所 個代 理 人 弁理士 小川

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

外1名

最終頁に続く

明 者

> ŊЗ 拼

1. 発明の名称

個発

多層セラミックス基板の積層方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. グリーンシートにガイド穴を穴明けし、接着 下治具板に立てたガイドピンへ前記ガイド穴を 抑入することにより、グリーンシートを順次税 潤し、その上に接着上治具板を 栽置したものを 加熱加圧して多層セラミック基板を製造するよ うにしたシート積層法による多層セラミック基 板の製造方法における前記積層に使用する積層 装御において、類縁状枠に取付けられ、少なく とも2個の基準穴を穿設したグリーンシートの 当該額線状権を、基準面に当接せしめてグリー ンシートを載蹤固定することができる、x,v, θ 方向へ微動調整可能な位置決めテーブルと、 位置決めステージにある前配位置決めテーブル 上のグリーンシートの前記基準穴を観察するこ とができるテレビカメラと、このテレビカメラ による前記基準穴の映像をモニタするモニタテ

レビと、ガイドピンを立ててあり、かつグリー ンシート接着時にグリーンシート端面のふくれ を拘束することが可能な側面を有する接着下治 具板を概盤固定することができる。ェ方向へ数 動調整可能な種型テーブルと、ガイド欠明は外 間切断兼積層ステージを有し、このステージで 前記位置決めテーブルに載置固定されているダ リーンシートにガイド穴の穴明け加工と外形抜 き加工とを同時に行ない、打抜いたグリーンシ ートを上型側へ吸着することができ、且つその 吸着したグリーンシートのガイド穴を前記積層 テーブル上の接着下街具板のガイドピンへ挿入 して後悔することができる上型と下型とからな る 金型を具備したガイド穴明け外周切断機構と、 税増準備ステージにある前記積層テーブル上の、 打抜いたグリーンシートの基準穴を観察するこ とができるテレビカメラと、このテレビカメラ による前記基準穴の映像をモニタするモニタテ レビと、前記位置決めテーブルと積層テーブル とを移動可能に戦闘し、前記位置決めテーブル

を前記位置決めステージとガイド穴明け外周切断 教積 圏ステージとの間で 搬送することができ、 且つ前記積層テーブルを前記積層 準備 ステージ とガイド穴明け外別切断 兼積 圏ステージとの間 で 搬送することができる 搬送装置とを有することを特徴とする多層セラミックス基板の 積層方 法。

3. 発明の詳細な説明

〔 産業上の利用分野〕

本発明は、シート積層法による多層セラミック 装板の製造力法における、グリーンシートの秩序 に使用する秩層方法及び積層装置ならびに接着方 法に係り、特に、層間ずれと端部のふくれのきわ めて小さい多層セラミック装板を製造するに好適 な機圏方法に関するものである。

〔従来の技術〕

世来、多層セラミック基板を製造する方法として、パイアホール内へ導体を充填し、且つ配線パターンを印刷してなるグリーンシートを複数枚積 関し、これを加熱加圧して製造するシート積層法



ミックス族板上への1C擀 載時に問題となる。 (発明が解決しようとする課題)

上記従来技術は、多層セラミックス基板の製造方法における、グリーンシートの接着時の面内変形の防止に対して配慮がされておらず、周数が多くなり接着圧力が高くなると面内変形が大きくなり、多層セラミックス基板上にICを搭載する際に、電気的接続不良が発生するという問題があった。

本発明は、面内変形の小さい多層セラミックス 基板を製造するのに好適な積層方法を提供することを目的としている。

〔課題を解決するための手段〕

本発明に係る積層装置の構成は、グリーンシートにガイド穴を穴明けし、接着下約具に立てたガイドピンへ前記ガイド穴を挿入することにより、グリーンシートを順次積層し、その上に接着上約 異板を戦置したものをしかもグリーンシートの側面方向への材料流れを拘束する状態で加熱加圧して多層セラミック表板を製造するようにしたシー がある。この製造方法における、前紀グリーンシートの機関の位置状め精度、すなわち機層精度を向上させる方法として、たとえば特別昭62- 1 24947号公報に記載されているように、位置決めテーブルとモニタテレビと機屑テーブルとを使用してグリーンシートを高精度に位置決めし機屑する方法が知られている。

この方法においては、特にグリーンシートに穴あけしたガイドピンの本数とガイドピンとグリーンシートのガイド穴とのクリアランスを飛過にすることにより、接着時に発生する最大層間ずれを最小化する効果が示されている。

ところで、上記の方法は、層間ずれを最小化するのに有効であるが、接着時の加圧力が大き防止 合に発生するグリーンシートの面内の変形を防止 する効果が小さい。この問題は、多層セラミック ス基板の層数が多くなる提凱著に現われており、 その面内の変形は、接着後の焼結工程におけると 結収縮により変形量は若干小さくなるが依然とし て値としては大きな値であり、後工器の多層セラ

1

ト積層法による多層セラミック基板の製造方法に おける前記稜層に使用する積層装置において、額 縁状枠に取付けられ、少なくとも2個の基準穴を 穿設したグリーンシートの当該額縁状枠を、基準 **値に貫接せしめてグリーンシートを載籤固定する** ことができる、×、y、0方向へ微動調整可能な 位置決めテーブルと、位置決めステージにある前 記位置決めテーブル上のグリーンシートの前記基 **準穴を観察することができるテレビカメラと、こ** のテレビカメラによる前記基準穴の映像をモニタ するモニタテレビと、ガイドピンを立てた接着下 治具を収置固定することができる、z方向へ微動 調整可能な積層テーブルと、ガイド穴明け外周切 断兼積潤ステージを有し、このステージで前記位 **設決めテーブルに裁疑固定されているグリーンシ** ートにガイド穴の穴明け加工と外形打抜き加工と を開時に行ない、打扱いたグリーンシートを上型 側へ吸着することができ、且つその吸着したグリ ーンシートのガイド穴を前記積圏テーブル上の接 **着下沿具のガイドビンへ挿入して積層することが**



できる上型と下型とからなる金型を具備したガイ ド穴明け外周切断機構と、積層準備ステージにあ る前記積層テーブル上の、打抜いたグリーンシー トの基準穴を観察することができるテレビカメラ と、このテレビカメラによる前記基準穴の映像を モニタするモニタテレビと、商品位置決めテープ ルと積層テーブルとを移動可能に載置し、前記位 置決めテーブルを前記位置決めステージとガイド **公明 け外 周 切 断 兼 積 層 ステージと の 間 で 搬 送 す る** ことができ、耳つ前肌積層テーブルを前記積層準 備ステージとガイド穴明け外周切断兼徴層ステー ジとの間で搬送することができる搬送装置とを有 せしめるようにしたものであり、さらに接着時に おいて、接着下治具の側壁を利用して加圧力によ るグリーンシートの側面方向への材料流れを拘束 して投着するものである。

さらに詳しくは、額線状枠に取付けたグリーンシートを位置決めする位置決めステージと、グリーンシートにガイド穴を穴明けして税層するガイド穴明け外周切断兼積層ステージとを別偶に設け、

7

接着する際に、グリーンシートの板厚方向への加 圧力により、グリーンシートが面内に材料流動し ふくれるのを防止するグリーンシート側面拘束用 の側壁を接着下治具に持たせたものである。 (作用)

前記位置決めステージで正確に位置決めした額線 状枠に取付けたグリーンシートを位置決めテーブ ルとともに、ガイド穴明け外期切断機構内に設け た前記ガイド穴明け外周切断兼積層ステージへ正 確に搬送し、ここで前記グリーンシートにガイド 穴を穴明けすると間時に該グリーンシートを前記 額縁状枠から明確して打抜き、これと同時に、打 抜かれたグリーンシートを該ガイド穴明け外間切 **断機構の上型側に真空吸着によって固着し、前記** 上型を上昇させるとともに、前紀位置決めテーブ ルを前記位置決めステージへ戻し、代りに、接着 下治具を載置こした積層テーブルを前記ガイド 穴明け外周閉睛機構内のガイド穴明け外周閉断液 積層ステージへ正確に搬送し、前記上型を下降さ せて、前記接着下治具上へ前記グリーンシートを 秡滑することができるように構成したものである。

さらに、接着時において、上記グリーンシートを前記接着下治具に福別した後、接着治具上板を前記接着下治具に張ね合わせて一組の治具とし、これを接着用のホットプレスにより加熱加圧して

В

ト基板の解削ずれと面内変形は防止できる。 (実施例)

以下、水発明を実施例によって説明する。

第1図は、本発明の一実施例に係る構屑装置を 示す略示正面図、第2図は、第1図におけるグリ ーンシートの料視図、第3図は、第1図における 金型と、これによる前記グリーンシートの打抜き 状態を示す詳細斯面図である。

まず、グリーンシートしを、第2回を用いて説明する。

このグリーンシート1は、額線状件2に接着角で接着され、4個の基準穴5が穿設されたものである。

具体例を示すと、グリーンシートとして、厚さ
0.25×206×200mmのアルミナグリーンシートを使
用し、このグリーンシートを綴縁状枠2に接着し
たのち、NCボール盤によって0.2mmすのバイ
アホール3と、0.2mmすの基準穴5(4 個穿設
位置は100×100mmの4 隅)とを穴則けする。額線
状枠2(230×230mm)の編面6,7の表面組さは

R max 1.5 μ m 以下、直角度は±3′以下に仕上げられており、この端面6,7に対する前記基準穴5の位置精度は3 μ m である。前記穴明け後、バイアホール3の充壌印刷および配線パターン4の印刷が行なわれ、グリーンシート1が得られる。

次に、積層装置の構成を、第1,3 図を用いて 説明する。

8は、第3図にその詳細を示すように、直交する2つの基準面8d,8dに新線状枠2の製面6,7を当接せしめてグリーンシート」を報配固定することができる、×・y・の方向へそれぞれ数動ができる。×・y・の方向へそれぞれが動物である。ステッピングモータ(図示です)内に数かテーブルである。さらに詳しくは、×微物テーブルである。さらに詳しくは、×微物テーブルの組縁状枠保持部33c上に、グリーンシート1の組縁状枠2を数配し、この組織状枠2の2辺に可動部33b、33bを当接し、ばね35、35の圧縮力によって(可動部33b、ばね35は、直交する方向に2組ある)、隔定部33aの直交する

11

の直径はは、グリーンシート1に穿設するガイド穴に対して、片側クリアランスcが約10μmとれる太さになっている。また、接着下沿具31の側壁は、グリーンシートに対して片側クリアランス40μmであり、また特に開口部には上金型17及び接着上沿具板32の挿入を容易にするために、面取りをほどこしてある。

の基準而 8 d に 額線状枠 2 の 端面 6 , 7 を 当接せしめて グリーンシート 1 を クランプすることができるように構成されている。 そして、 0 強 動テーブル 8 c の下面には、スライド用ペアリン グ28 が取付けられている。

位置決めステージ40の上方には、この位置決めステージ40にある位置決めテーブル 8 上のグリーンシート 1 の基準穴 5 を観察することができる 4 台のテレビカメラ19があり、これらのテレビカメラ10には、これらテレビカメラ10には、これらテレビカメラ10には、これらテレビカメラ10には、これらテレビカメラ10には、これらテレビカメラ10には、これらテレビカメラ10には、これらテレビカメラ10による基準穴 5 の映像13をモニタすることができる、 4 個のカーソル線12のある12インチのモニタテレビ11が接続されている。

21は、ガイドピン22を立てた接着下治具31を被 置いますることができ、ステッピングモータ内 の高さ調整機構(図示せず)を具備し、2方向へ 物助調整可能な程度テーブルである。そして、こ の程度テーブル21の下面には、スライド用ベアリ ング(図示せず)が取付けられている。接着下治 異31には、16本のガイドピン22が立ててあり、そ

12

に位置決めされた積層テーブル21)上の接着下治 具板31のガイドピン22へ挿入して積層することが できる。さらに詳しくは、上型17は、ガイド穴明 けポンチ14と、外周切断用ダイ部15と、前記ガイ ド穴明けポンチ14が摺動する穴明けポンチ摺動孔 が穿設されストリッパプレート27と、このストリ ッパブレート27の下面に取付けられた、真空吸着 引用穴39が穿設されている異空吸着板20とからな っている。そしてこの上型17は、押し引き兼用の エアシリンダ18のロッドの下端に連結されたクロ スペッド36に取付けられており、前記ロッドの伸 縮によって上下動することができる。下型16には、 グリーンシート1のガイド穴1aを打抜いたとき に生ずる抜きかす37を下方へ落とすためのかす落 とし穴38が変股されている。この下型16は、ステ ッピングモータ19の動作によって上下動すること ができる。そして、ガイド穴明けポンチ14と下型 16とによってガイド穴1ヵの穴明け加工を、下型 16と外周切断用ダイ部15とによって外形の打抜き 加工を、同時に行なうことができる。

報が準備ステージ42の上方には、この積削ステージ42にある積層テーブル21上の、打抜いたグリーンシート 1 の基準穴 5 を観察することができる4 台のテレビカメラ23があり、これらのテレビカメラ23には、これらテレビカメラ23には、る大作であることができる、4 個のカーソル線25のある12インチのモニタテレビ24が接続されている。

9は、フレーム30上に報酬固定され、位假決めステージ40とガイド穴明け外周切断機を加ステージ41と後層準備ステージ42とを連絡し、その上かに超談のテーブル8、程度テーブル21が積める。 位置決めテーブル8、程度テーブル21が積める。 ができるガイドレールである。 ができるガイドレールの位置とに記している。 41 a、42 aが設けられている。フレーに対しまの、位置決めステージ40の左方(第1 ロレン はないないが、カリリリングでありには位置決めテーブル用、該近次のデージルの元がは近近であり、前の定側面に連絡されている。そして、前の空の空間面に連絡されている。

15

ンダから構成されている。

以上のように構成した積層装置の動作を説明する。

前記位置決めテーブル用エアシリンダを作動させ、そのロッドを縮めて、位置決めテーブル8の 左側面を位置決め板40 n に当接せしめ、位置決め ステージ40に位置決めする(第1図の状態)。

額線状枠に取付けられ、設計位置に4個の基準穴を穿設した金属性マスタ(図示せず)の前記額線状枠を、位置決めテーブル8の額線状枠保持部33c上に載置し、前記額線状枠の2辺に可動部33b、33bを当接し、ばね35、35の圧縮力によって固定部33aの基準面8d、8dに前記額線状枠の2端面を当接して、前記金属性マスタをクランプする。

この金属性マスタの前記基準穴をテレビカメラ 10で観察し、それらの映像をモニタテレビ12上に 映し出す。この映し出された基準穴の外間にカー ソル線12を合わせる。

また、前記金属性マスタに16個(グリーンシー

ドを縮め、位置決めテーブル8をガイドレール9 上を左方へ移動させて、該位置決めテーブル8の 左側面を位置決め板40 a に当接せしめる(第1図 の状態)ことにより、位置決めテーブル8を位置 決めステージ40に位置決めすることができる。ま た、前記ロッドを伸ばして、位置決めテーブル8 を押し、その右側面を位置決め板41 a に当接せし める(第3図の状態)ことにより、位置決めテー ブル8をガイド穴明け外周切断兼積層ステージ41 に位置決めすることができる。

フレーム30上の、 稜層準備ステージ42の右方 (第1図において右方) には 稜層テーブル川エア シリンダ (図示せず) が配設されており、 該エア シリンダのロッド (図示せず) の先端が稜層テー ブル21の右側面に連結されている。 そして、前述 したと同様にして、 稜層テーブル21をガイド穴明 け外周切断飛載層ステージ41、 稜層準備ステージ 42に、それぞれ位置次めすることができる。

搬送装置は、前記ガイドレール9、位置決めテ ーブル用エアシリンダ、務個テーブル用エアシリ

1 (

ト1に穴明けするガイド穴1 a と同じ個所、個数、大きさ)のガイド穴を穿設したものを、積層準確ステージ42に位置決めした積層テーブル21上の接着下約具31に、前記ガイド穴をガイドピン22に挿入して枝置し、この金属性マスタの前記基準穴をテレビカメラ23で観察し、それらの映像をモニタテレビ24上に映し出す。この映し出された基準穴の外周にカーソル線25を合わせる。

次に、この金属性マスタを位置決めテーブル B 及び接着下治共31から取外し、代りに、観測すべきグリーンシート 1 を 1 枚載躍し、さきと同様にしてクランプする。

ここで積削装置を O N にすると、テレビカメラ 10により、位置決めテーブル 8 上のグリーンシート 1 の装準穴 5 が撮影され、その映像 13 がモニタテレビ 11 上に映し出される。微動テーブル 8 a 。 8 c の前記ステッピングモータが作動して、映像 13 が所定誤差範囲でカーソル線 12 内に入るように関繋され、この調整が終ったら、微動テーブル 8 a 。 8 b 。 8 c がクランプされる。前記位置

決めテーブル用エアシリンダのロッドが伸び、グ リーンシート1を報置した位置決めテーブル8が ガイドレール9上を右方(第1層において右方) へ移動し、ガイド穴明け外周切断機構29内のガイ ド穴明け外間切断兼積層ステージ41の位置決め級 41 a に位置決めテーブル8が当接して停止する。 ステッピングモータ19が作動し、下型16が正昇し て、その上面がグリーンシート1の下面に接触し て停止する。エアシリンダ18が作動し、上型17 が下降して、ガイド穴明けポンチ14と、下型16と によりグリーンシート」にガイド穴1ヵが穴明け されるとともに、外周切断用ダイ部15と下型16と によりグリーンシート1の外形が打板かれて額縁 状枠2から分離される。これと同時に、上型17の 真窓吸着板20が作動して、打抜かれたグリーンシ ート1がその真空吸着板20に吸着され、ガイド穴 1 a の抜きかす37がかす落とし穴38から下方へ落 ちる。そして上型17が上昇して初期位置へ戻る。 前記位置決めテーブル用エアシリンダのロッドが 縮んで、位置決めテーブル8がガイドレール9上

19

雄れて接着下治具板31上に積層される。上型17が初期位置へ戻る。前記積層テーブル用エアシリングのロッドが縮み、積層テーブル21がガイドレール9上を右方へ移動し、積層準備ステージ42の位置決め板42ヵに当接して停止する。

テレビカメラ23により、機圏テーブル21上のグリーンシート1の基準欠5が最影され、その映像26がモニタテレビ24上に映し出される。そして、その映像26とカーソル線25との観光が所定観光館とあれば、前記商さ調整機構が作動して、税圏テーブル21の高さがグリーンシート1の厚さだけ低くなる。

次に、位置決めテーブル8上に2枚目のグリーンシート1を載置し、これをクランプ機構33によってクランプする。以降、さきと同様の動作によって、接着上治具31上に2枚目のグリーンシート1が積層され、これが繰返えされる。映像26とカーソル線25との誤差が所定誤差範囲外であれば、そのグリーンシートを排除する。このようにして所定枚数のグリーンシート1の積層が終了したら

を左方へ移動し、位置決めステージ40に来ると、位置決め板40°に当接して停止する。そして、位置決めデーブル8とに残されている、分離された額縁状枠2が除去される。下型16が初期位置まで下降する。

20 1

税間装置が0ドドになる。

程度テーブル21上から、前記所定枚数のグリーンシート1を程度した接着下治具31を取出し、その上に接着上治具仮32を裁置し(第4回参照)、ホットプレスを使用して加熱加延すれば、所訟の多層セラミック基板が得られる。

この接着条件は、加圧力が40tonであり、加 熱温度が140℃である。

なお、本種層方法及び本種層装置を使用して積層を実施したときの積層精度について意及すると、この積層装置の構成要素のそれぞれの機械的停止構成が土」μm以下である。モニタテレビ11,24は、160倍の像を12インチのブラウン管上に写し出せるようにしてあるので(カーソル線12,25はブラウン管上で約0.6mm幅)、その解像度が6μmとなり、ブラウン管上での位置合わせ精度を土ちμmに抑えることができる。前記機械的停止精度を含めても、積層精度は土10μm以下である。

接着精度については、ガイドピン22の本数が16 本の接着下治具板31を使用し、片側クリアランス c を約10μmにしたので、接着時の最大の層間ずれ δは16μm以下である。

したがって、種間時の位置ずれと加熱加圧時の 位置ずれとの和である層間ずれを、20μm以下に 抑えることができる。

また、従来、第5図に示す接着後の面内の最大 ふくれる 4 は、接着下治具31の側壁31 a が無い場合には、約2 mmであり、また第6図の側面図に示すようにたる形にふくれていたが、本発明による 接着下治具31を用いることにより、第7図に示すようにふくれは30 μ m 以下であり大幅に精度が向上しており、また、第8図に示すようにたる形の ふくれもほとんど無くなっている。

以上説明した実施例によれば、接着下袖具板31のガイドピン22の本数と、グリーンシート1のガイド穴1 a と前記ガイドピン22の片側クリアランスc とを適正値に選び、グリーンシート1を、ガイド穴1 a を穴明けしたその位置で接着下治具板31上に積層するようにしたので、層間すれのきわめて小さく面内の変形もきわめてもきわめて小さ

23

基準穴を用いて位置合わせするのでグリーンシートの穴明け、導体配線印刷などのプロセスにより発生する各層個々のシートの変形等に伴う寸法変化を最終工程の秩度時に吸収し、最終的に層間ずれを低減できる効果がある。

また、本実施例において位置合わせにドリル加工した基準穴を用いているが、その基準穴はバンチで打抜いた穴でも良く、また、グリーンシート上に印刷された丸や線状のパターンでもかまわない。要するに、テレビカメラで識別できる形状であれば特に形に依存しない。

またさらに、本実施例では、モニターテレビ上のカーソル線と被写体像の基準穴とを目れてて位値像のおせしたが、これをコンピュータを用いて、その処理して自動的に位置合わせること、また、その位置合わせに最小2乗法などの統計的な手法とのは関位置合わせは概差を最小化することは、事者を関して自動化することは、本発明の経済的効果を一層高めるものである。

な多層セラミック基板を製造することができると いう効果がある。

したがって、オープン不良(隣接するグリーンシートで、バイアホール3間で源通がとれない不良),ショート不良(隣接するグリーンシートで、バイアホール3と配線パターン4とが短絡する不良)の発生がなく、超高密度バターンの多層セラミック基板が得られる。

また、グリーンシート1を、額縁状枠2に取付けて取扱うようにしたので、該グリーンシート1が搬送中などに破損するおそれはなく、歩留りが向上する。加えて、ガイド穴1 a の抜きかす37を下方へ落とすようにしたので、抜きかす37によってグリーンシート」の面を傷めることもない、という利点がある。

なお、本実施例においては、グリーンシート1 に基準穴5をり観穿設したが、必ずしも4個でなくともよく、2個以上あればよい。しかし、基準穴5の個数は多いほど程度精度がさらに向上する。 また、本実施例によれば、グリーンシートよの

24

また、さらに、本発明の一実施例において、額 練に貼り付けたグリーンシートを積層順序に従っ て自動的に供給する機構を追加すること、また、 その際にグリーンシートの暦 施等をバーコード等 の手法を用いて識別することはさらに一層の自動 化に役立つものであるが、特にその部分に新規性 はない。

本発明における他の実施例として、第1図の実施例における位置決め川のテレビカメラと積層に認用テレビカメラを共通化してガイド穴明け外周切断用金型内に相込んだものである。本実施例における積層までに到る手順は、先の第1図の実施例と大きな差はない。この際、ガイド穴明けを省略してもかまわないが、精度上、ガイドピンを用いた方が良い。

また、さらに、本発明における他の実施例として、ガイド穴明けを省略して、外周切断のみとし、外周切断金型内に、位置決め及び積層位置確認用のテレビカメラを設置し、さらに位置決めステージを前出の外周切断金型駆動プレス機構内に設置

し、さらに接着下海具を、外周切断型のダイ側の下に設置し、位置決め、外周切断、緩膺、緩層、緩 設をプレスの一ストローク内で終了させる方と ある、これにより、緩層工程の大幅な時間短縮で が 計れるが、ただし、グリーンシートの外周打抜き 時に発生する彼小なカスの巻き込みがあるのでで りに発生する彼小なカスの巻き込みがあるので りに発生するないなかにして、カスが必要 である。

〔発明の効果〕

本発明によれば、グリーンシートの層間ずれを 20μm以下に低級できるので、多層セラミックス 類板の歩留りを従来より大幅に向上し、歩留不良 をOにできる。

また、本発明によれば、接着後の面内のふくれを30 μ m 以下に出来るので、 1 C チップ搭載時における搭載不良を 0 にできる。

また、さらに、層間位置精度が高精度にできるので、グリーンシートの配線パターン開陽を従来の1/2以下にできるので、全体として従来より4

. 27

14…ガイド穴明けポンチ、

15…外形打抜き用ダイ部、

16…下想、

17…上型、

20… 真空吸着板、

21… 稜周テーブル、

22…ガイドピン、

23…テレビカメラ、

21…モニタテレビ、

29…ガイド穴明け外周切断機構、

31…接着下海具板、

32…接着上的具板、

31 a … 侧壁、

46… 位置決めステージ、

41…ガイド穴明け外周切断旅税圏ステージ、

42… 租屋準備ステージ。

僧契穀密度の高い多層セラミックス基板が実現で きる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は、本発明の一実施例に係る稅層裝置を示す略示正面図、第2回は、第1回におけるグリーンシートの料制図、第3回は、第1回における企型と、これによる商記グリーンシートの打抜き技態を示す詳細所面図、第4回は、本発明による接着治具の断面図、第5回は、従来技術より接着した多層セラミックス基板の平面図、第6回は、本発明による一実施例により接着した多層セラミックス基板の平面図、第7回の13一段、提板の平面図、第8回は、第7回の13一段、提板の平面図、第8回は、第7回の13一段、提板の平面図、第8回は、第7回の13一段、提

2 … 瓶椒状桦、

5 … 装御穴、

8…位置決めテーブル、8 a … x 後動テーブル、

8 b … y 微動テーブル、 8 c … θ 微動テーブル、

8 日…基準面、

9…ガイドレール、

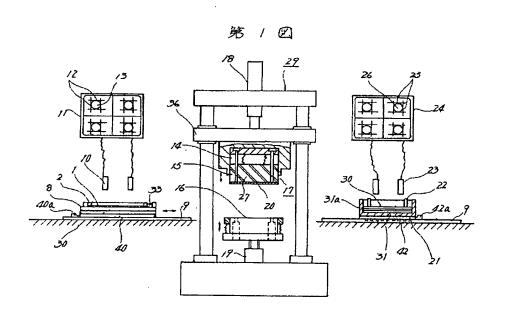
10…テレビカメラ、

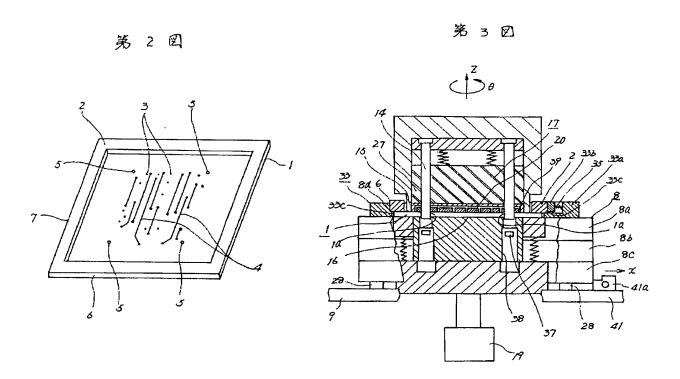
11…モニタテレビ、

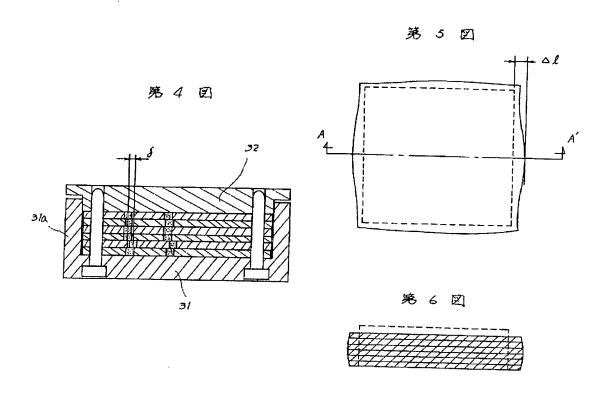
2.6

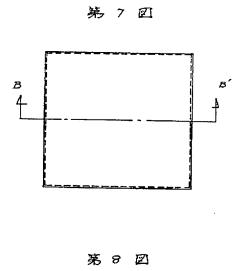
代理人弁理士 小 川 勝

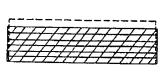












第1頁の続き							
@発	明	者	大	沢	籖	莽	神奈川県秦野市堀山下 I 番地 株式会社日立製作所神奈川 工場内
@発	明	者	京	井	Œ	之	神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生産技術研究所内
@発	明	者	小	野		蒸	東京都千代田区神田駿河台 4 丁目 6 番地 株式会社日立製作所内